

Dane techniczne dla produktu: HEKFPZBT04

OBO/Ackermann Płytki montaż. 3x do modul. puszek podłogowych

pL/fL DCBlue (transparent) 50



Dane techniczne

Waga (kg)	0,06
EAN	4055516011657
Sugerowana cena detaliczna	31,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
OBO/Ackermann Płytki montaż. 3x do modul. puszek podłogowych pL/fL DCBlue (transparent) 50	HEKFPZBT04
Dodatkowe akcesoria	
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB HSEMRJ6GS2 - 24 sztuki w opakowaniu, 4PPoE 100W, SFB	HSEMRJ6GS2
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB 4PPoE 100W, SFB	HSEMRJ6GS1
Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6A/klasa EA, STP, ISO/IEC 11801 4PPoE (100W), SFB	HSEMRJ6GBA
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA	HSEMRJ6GWA
Moduł keystone RJ45, kat.6a UTP AWG24-22, Opak: 24 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2
Moduł keystone RJ45, kat.6a UTP AWG24-22, Opak: 1 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, De-embedded, Tool. ToollessLine (SFA)	HSEMRJ6UWS